c 面サファイア上に成長させたグラフェン上における

GaN リモートエピタキシーのその場 XRD 解析

In-situ XRD analysis of GaN remote epitaxy on graphene grown on c-Al₂O₃ 関学大理工¹,量研²

○(M2)福家 聖也¹, 佐々木 拓生², (M1)川合 良知¹, 日比野 浩樹¹

¹Kwansei Gakuin Univ., ²QST

°Seiya Fuke¹, Takuo Sasaki², Yoshikazu Kawai¹, Hiroki Hibino¹

E-mail: fzd12614@kwansei.ac.jp

【はじめに】我々はこれまでに、多結晶グラフェンを転写した c 面サファイア基板上での GaN の リモートエピタキシャル成長を報告しているが[1]、GaN の結晶性の向上や薄膜化に課題があった。そこで本研究では、多結晶グラフェンを直接成長させた c 面サファイア基板上で、プラズマ援用分子線エピタキシー(PA-MBE)法による GaN の結晶成長をその場 X 線回折(XRD)により調べ、転写グラフェンの場合と比較したので報告する。

【実験】基板には、Cu 箔に化学気相成長(CVD)法で合成した多結晶グラフェンを転写した c 面サファイアと、多結晶グラフェンを直接 CVD 成長させた c 面サファイアを用い、あらかじめ 2 nm の AlN バッファ層を成長させた後、基板温度 790 $^{\circ}$ Cで 100 nm の GaN を成長させた。GaN 成長には、SPring-8 の BL11XU に設置された PA-MBE 成長中にその場 XRD 測定が可能な MBE-XRD システムを利用した[1]。MBE 成長中および成長後にその場 XRD 測定を行うとともに、ラマン分光法や走査電子顕微鏡を用いて試料を評価した。

【結果】Fig.1はGaN成長中に測定されたGaN(1011) 回折の逆格子空間マップであり、XRD強度は対数スケールでマッピングされている。横軸と縦軸はそれぞれ面内(h)方向と表面法線(l)方向の逆格子座標を表し、成長終了時のGaN(1011)回折点の位置をh = 1、l = 1とした。転写グラフェン上では、GaN(1011)回折点がh、lの両方向に伸びており、c軸の揺らぎや面内回転の乱れを含む結晶性の悪いGaN薄膜が成長したと考えられる。一方、直接成長グラフェン上のGaN薄膜からの回折点はスポット状で、転写グラフェン上のGaN薄膜からの回折点はスポット状で、転写グラフェン上よりも結晶性が向上していることが分かる。以上のことから、c面サファイア上に結晶性の良いGaN薄膜をリモートエピタキシャル成長させるためには、直接成長させたグラフェンが有効であることが明らかになった。

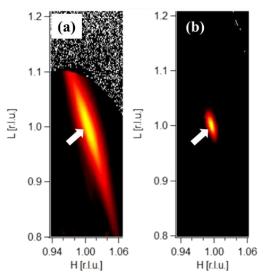


Fig. 1 XRD patterns of 50-nm-thick GaN films grown on graphene (a) transferred and (b) directly grown on c-plane sapphire substrates.

[1] 第 68 回応用物理学会 春季学術講演会、23p-P13-12、オンライン、2021 年 3 月